

盒式金属化聚丙烯膜电容器

(MPB/CBB21B) 规格书

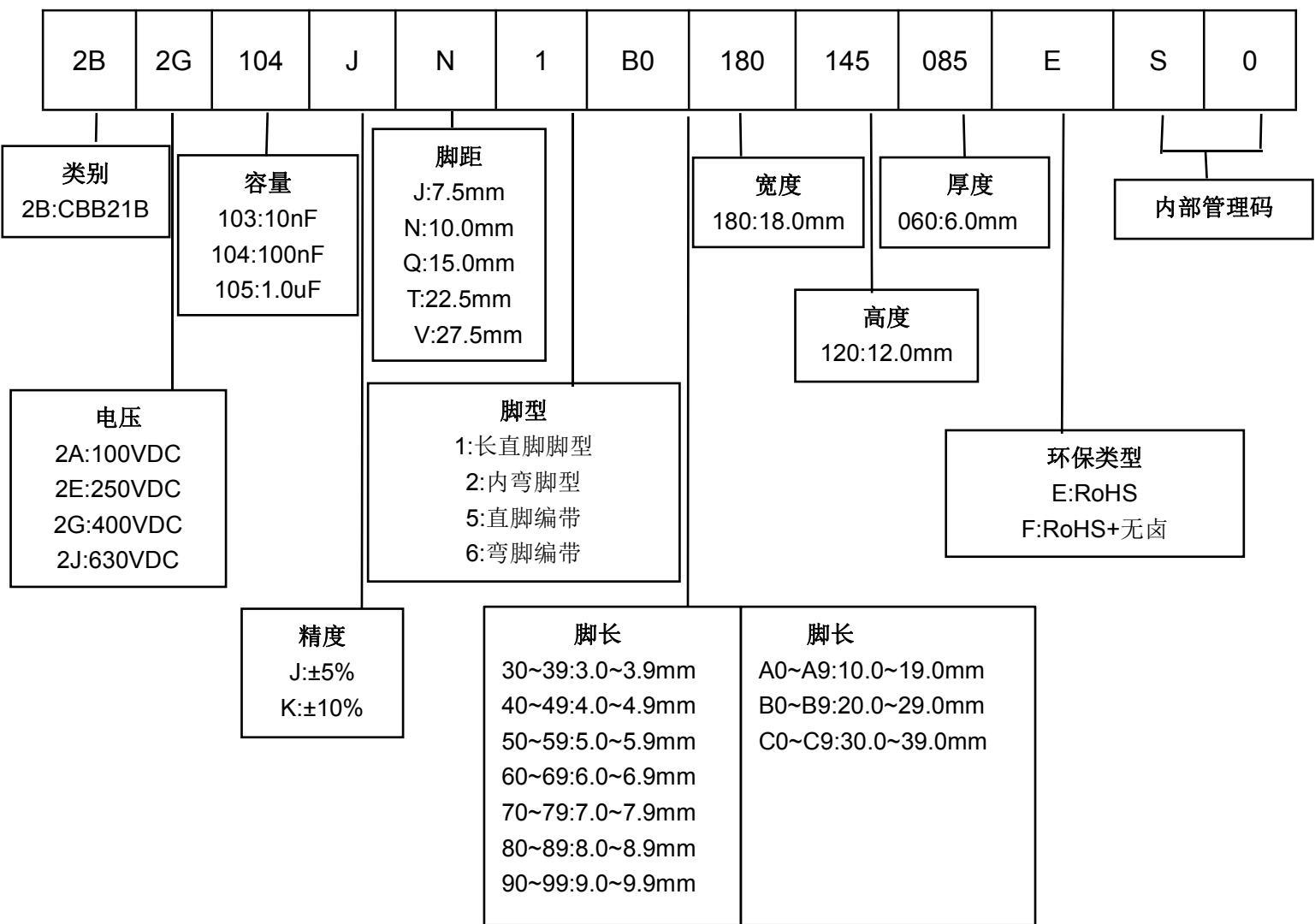
特点

- 电容器容量范围从 0.01uF 到 10uF。
- 工作温度：-40℃~105℃。
- 储存温度：15℃~35℃。
- 高频损耗低。
- 金属化聚丙烯膜材料，塑料外壳封装。
- 容量，损耗稳定性高。
- 自愈性好。
- 绝缘电阻高。

用途

- 广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中。
- 电视机、监视器的 S 矫正电路。

料号编码原则

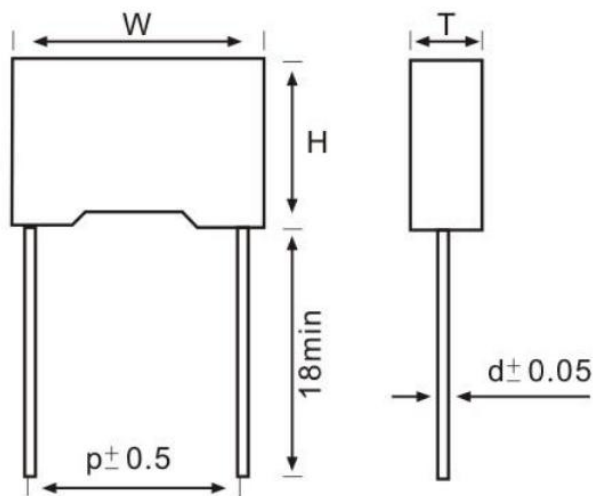


说明：参考日本 JIS 标准，字母加数字表示交流，数字加字母表示直流，例如 P2 表示 275VAC，2A 表示 100VDC。

技术要求

气候类别	40/100/21
额定电压	100VDC(63VAC)、250VDC(160VAC)、 400VDC(220VAC)、630VDC(250VAC)、
损耗角正切	≤0.1%(1KHz、1.0Vrms、20℃)
耐电压	1.6UR (5s)
绝缘电阻	IR≥50000MΩ (AT 100VDC、60SEC、20℃)

外形尺寸 (mm)



容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
0.01	400VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	630VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
0.012	400VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	630VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
0.015	400VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	630VDC	10.0	12.0	6.0	7.5	0.6
0.018	400VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	630VDC	10.0	12.0	6.0	7.5	0.6
0.022	250VDC	10.0	8.0	4.0	7.5	0.6
	400VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	630VDC	13.0	11.0	5.5	10.0	0.6
0.027	250VDC	10.0	8.0	4.0	7.5	0.6
	400VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
	630VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
0.033	250VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	400VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
	630VDC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6
0.039	250VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6

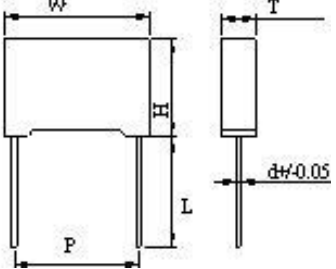
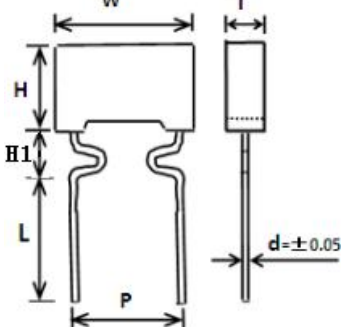
盒式金属化聚丙烯膜电容器 (MPB/CBB21B)

容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
0.047	100VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	250VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
	400VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6
0.056	100VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	250VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
	400VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
	630VDC	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6
0.068	100VDC	10.0	9.0	4.0	7.5	0.6
	250VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
	400VDC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6
	630VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.1	100VDC	10.0	11.0	5.0	7.5	0.6
	250VDC	10.0	12.0	6.0	7.5	0.6
	400VDC	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6
	630VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
0.15	100VDC	10.0	12.0	6.0	7.5	0.6
	250VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
	400VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
	630VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
0.22	100VDC	13.0	11.0	5.0	10.0	0.6
	250VDC	13.0	12.0	6.0	10.0	0.6
	400VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
	630VDC	18.0	14.5	8.5	15.0	0.8
0.33	100VDC	13.0	13.0	7.0	10.0	0.6
	250VDC	18.0	12.0	6.0	15.0	0.8
	400VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
	630VDC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
0.47	100VDC	13.0	14.0	8.0	10.0	0.6
	100VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
	250VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
	400VDC	18.0	14.5	8.5	15.0	0.8
	400VDC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
	630VDC	26.5	19.0	10.0	22.5	0.8

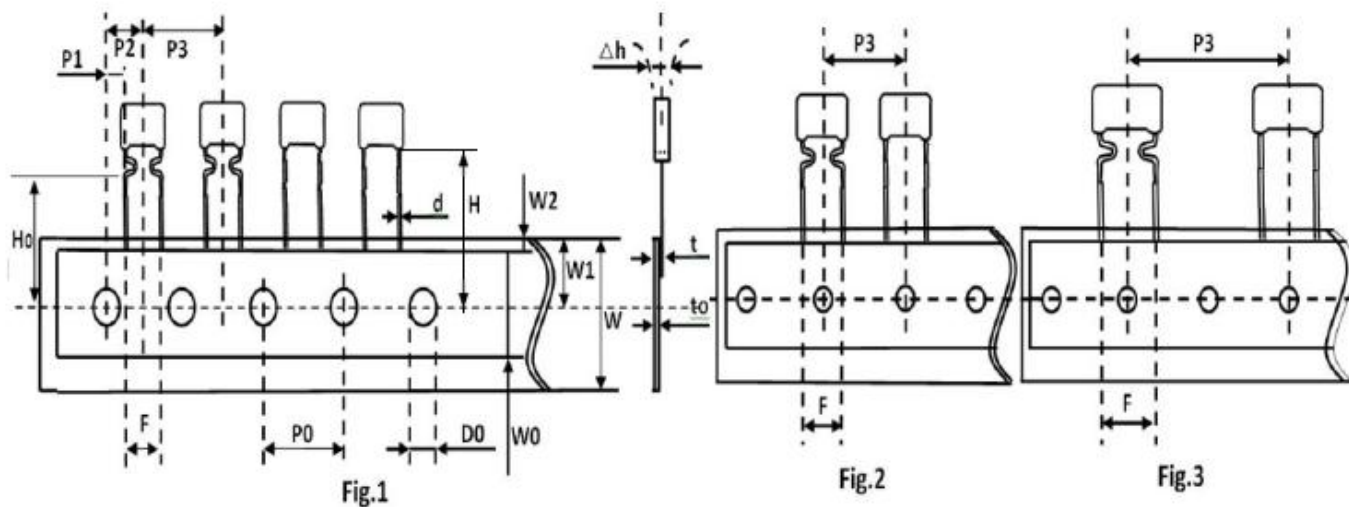
盒式金属化聚丙烯膜电容器 (MPB/CBB21B)

容量(uF)	电压	尺寸 (mm)				
		W±0.5	H±0.5	T±0.5	P±1.0	d±0.05
0.68	100VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
	250VDC	18.0	13.5	7.5	15.0	0.8
	400VDC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
	630VDC	26.5	19.0	10.0	22.5	0.8
1.0	100VDC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
	250VDC	18.0	16.0	10.0	15.0	0.8
	400VDC	18.0	19.0	11.0	15.0	0.8
	630VDC	32.0	22.0	13.0	27.5	0.8
1.2	100VDC	18	16	10	15	0.8
	250VDC	18	19	11	15	0.8
	400VDC	26.5	19	10	22.5	0.8
	630VDC	31	25	14	27.5	0.8
1.5	100VDC	18	19	11	15	0.8
	250VDC	26.5	21.5	12	22.5	0.8
	400VDC	31	25	14	27.5	0.8
	630VDC	31	25	15	27.5	0.8
2.2	100VDC	18.0	21	12	15.0	0.8
	250VDC	26.5	23	13	22.5	0.8
	400VDC	31.0	25	14	27.5	0.8
3.3	100VDC	26.5	23	13	22.5	0.8
	250VDC	31	25	14	27.5	0.8
	400VDC	31	25	15	27.5	0.8
4.7	100VDC	31.0	25	15	27.5	0.8
	250VDC	32	28	18	27.5	0.8
	400VDC	32	37	22	27.5	0.8
6.8	100VDC	31	25	15	27.5	0.8
	250VDC	32	37	22	27.5	0.8
	400VDC	42	30	17	37.5	0.8
10.0	100VDC	31	28	18	27.5	0.8
	250VDC	31	37	22	27.5	0.8
	400VDC	42	30	17	37.5	0.8

脚型、脚长说明

脚型	图示	脚长 L (mm)	高度 H1(mm)
长直脚脚型		① $[2.5 \leq L < 6.0] + / - 0.5$; ② $[6.0 \leq L \leq 10] + / - 1.0$	/
内弯脚型		① $[2.5 \leq L < 6.0] + / - 0.5$; ② $[6.0 \leq L \leq 10] + / - 1.0$	脚距 $P > 10\text{mm}$: $H1 < 6.0\text{mm}$ 脚距 $P \leq 10\text{mm}$: $H1 < 5.0\text{mm}$

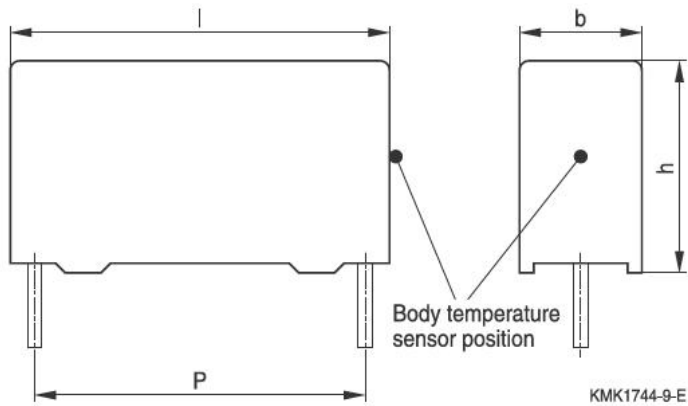
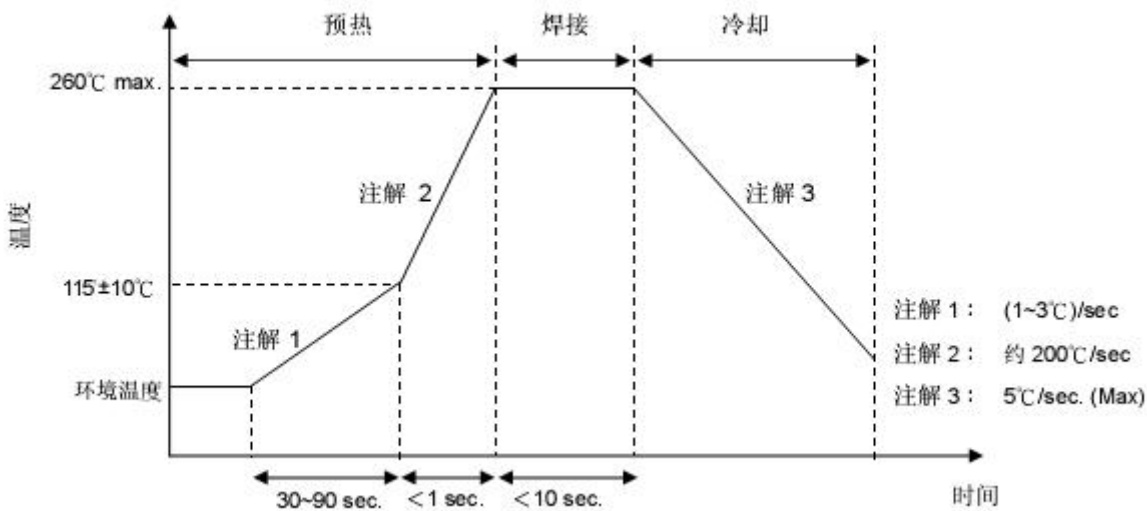
编带尺寸 (mm)



代码	Fig.1	Fig.2	Fig.2	Fig.3	Fig.3	误差
	P=5.0	P=7.5	P=10	P=15	P=20/22.5	
P3	12.7	12.7	12.7	25.4	30.0	±1.0
P2	6.35	/	/	/	/	±1.3
P0	12.7	12.7	12.7	12.7	15.0	±0.3
P1	3.85	/	/	/	/	±0.7
F	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0/22.5	±1.0
H	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	±1.0
H0	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	±0.5
Δ h	0	0	0	0	0	±2.0
W	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	+1.0/-0.5
W0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	±1.0
W1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	±0.5
W2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	Max
D0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	±0.3
d	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	±0.05
t	1.0	1.1	1.1	1.4	1.4	±0.2
t0	0.38	0.38	0.38	0.47	0.47	±0.04

焊接条件:

波峰焊曲线



PP:
 During pre-heating: $T_p \leq 110^\circ\text{C}$
 During soldering: $T_s \leq 120^\circ\text{C}$, $t_s \leq 15\text{ s}$
 PE:
 During pre-heating: $T_p \leq 125^\circ\text{C}$
 During soldering: $T_s \leq 160^\circ\text{C}$, $t_s \leq 15\text{ s}$

烙铁重工焊接条件

项目	条件
烙铁头部温度	360℃ (max.)
焊接时间	3 sec (max.)
焊接位置与涂装层距离	2 mm (min.)

注：薄膜电容器不适合回流焊焊接，否则产品会因热收缩导致性能问题。